证券代码: 300739 证券简称: 明阳电路 编号: 2022-002

债券代码: 123087 证券简称: 明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活 动类别	☑ 特定对象调研	□分析师会议
	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	
	□其他	
参与单位名称 及人员姓名	信达证券 王明路	
	安信基金 梁冰哲	
	鹏华基金 邓益萌	
	浙商证券 金豪	
	财通证券资管 郭 琪	
时间	2022年11月22日上午10:30-12:00	
地点	广东省深圳市宝安区沙井街道上星第二工业区南环路 32 号 F 栋	
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书: 蔡林生	
投资者关系活动主要内容	本次投资者关系活动	」以现场召开的方式进行,公司与投资者进
	行互动交流和沟通,就投	计资者关注的主要问题进行了答复:
	1. 请简要介绍下公司的基本情况。	
	公司主营业务为印制	J电路板 (PCB) 的研发、生产和销售。自
	2001 年成立以来,公司完成了欧洲-深圳-九江的产能布局,形成	
	了从研发、中试,到批量	生产的高端 PCB 服务的交付能力。产品类
	型覆盖HDI、高多层、刚	挠结合、厚铜、通讯背板、高频板,金属

基板,半导体测试(ATE)板、载板等。产品应用于工业控制、汽车电子、医疗健康、智能电网、通讯设备、新能源设备、商业显示等领域。

公司经过持续投入,逐步形成生产小间距及 Mini LED PCB 的工艺能力。

2. 公司的经营特点有哪些?

公司始终坚持"差异化、国际化、创新驱动的技术领先"的经 营理念。

差异化:公司坚持"多品种、小批量、高技术、定制化、快交期"的产品理念,产品具备"高技术、多品种、快交期"的特点,以中小批量板为主,订单具有型号多、交期短、品质要求高等特点,下游行业分散,客户多,对单一客户或单一行业的依赖程度不高,受行业周期性影响较小。

国际化:公司坚持国际化布局,公司先后在深圳、九江、德国、珠海(筹)建立生产制造基地,并在美国和德国建立销售平台,销售区域涵盖欧洲、美洲及东南亚的多个国家及地区,形成了全球化的销售体系,2021年度公司86.69%以上产品出口欧美、日韩等发达国家及地区。

公司以深圳制造基地为基础,积极布局研发,打造具备特色的产品,建立创新驱动孵化平台。

3. 公司战略是什么?

PCB 作为电子产业基础仍具有较大成长空间。公司持续聚焦主业,坚持做大做强 PCB 主业,丰富公司的产品及应用布局。同时,公司也积极关注与主业相关且成长性较好的细分领域,积极探索与主营业务协同的新兴产业,加强前瞻布局,布局公司第二成长曲线。

新能源领域是未来的重要发展方向之一。公司管理层经过审慎调研和讨论,认为储能等新能源行业具有较大成长空间,且与公司具有较强产业协调效应,投资了 SAX Power,提前布局储能市场。未来公司将积极关注具有高成长性的细分行业,希望打造公司的第二成长曲线。

4. 如何看待行业发展前景及近年来 PCB 厂商扩产?

- (1)总体而言,世界呈现出电子化趋势逐步加深的过程,具体到不同细分领域,如汽车的电子化及智能化、通讯及消费电子的电子化与智能化、医疗领域的电子化与智能化、工业生产领域的电子化与智能化等等,导致电子产品的需求呈现出稳步上升的趋势。
- a. 印制电路板作为"电子产品之母",是电子产品的关键电子互连件,电子元器件、芯片都要通过印制电路板进行信号传输。印制电路板行业整体目前仍处于稳健发展阶段,产业规模逐步扩大。未来,随着各领域不断的电子化及汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现,PCB作为电子产品的关键电子互联件将迎来新的增长点。PCB作为电子行业的基础,其市场空间也随之扩大。

b. PCB 行业整体保持稳健增长,而相关细分领域仍然具有较强的发展空间。如新能源汽车、光伏、5G、人工智能、工业自动化等行业快速发展, PCB 的细分领域也保持快速增长。

综上,就行业发展趋势而言,呈现出整体稳健增加,个别细分 领域具有较快增长的特点。

(2) PCB 行业属于技术、资金、人才密集型行业,存在着技术 迭代快、环评批复审批严格、资金设备投入高等特点。受供给侧改 革的影响,在环保政策趋严及优质企业不断加大资金、技术、设备 投入的形势下,中小厂商将失去成本优势,加速行业洗牌,行业集 中度逐步提升。

5. 公司德国明阳目前的经营情况?

德国明阳销售及生产平台目前经营良好, 谢谢。

6、目前公司下游领域整体需求和产品结构如何?

答:公司下游涵盖工业控制、医疗健康、汽车电子、智能电网、通讯设备、新能源设备、商业显示等多个领域。公司产品结构完整,产品以小批量板为主,并涵盖快板、样板和大批量板,产品类型覆盖 HDI 板、高多层板、刚挠结合板、厚铜板、通讯背板、高频板,金属基板,半导体测试(ATE)板及载板等。

注:接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单(如 有)	无
日期	2022年11月22日